(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日

2006 年 2 月 9 日 (09.02.2006)





PCT

(10) 国 WO 2006/013753 A1

(51) 国際特許分類:

H04B 1/44 (2006.01) **H01P 1/15** (2006.01) H03H \$/72 (2006.01)

(21) 国際出|i 番号:

PCT/JP2005/013661

(22) B際出願日:

2005年7月26日(26.07.2005)

(25) 国際出願の言語:

日木語

(26) 国際公開の言語:

日木語

(30) 優先権 子一タ:

特願 2004-231739 2004 年8 月6 日 (06.08.2004) 」

- (71) 出願人 (米国を除 <全ての指定国について): 株式会社村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO, LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1丁目 1 O番 1号 Kyoto (JP).
- (72) 発明者;および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上嶋 孝紀 (UE-JIMA, Takanori) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1丁目 10番 1号株式会社村田製作所内 Ky-oto (JP). 中山 尚樹 (NAKAYAMA, Naoki) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1丁目 10番 1号株

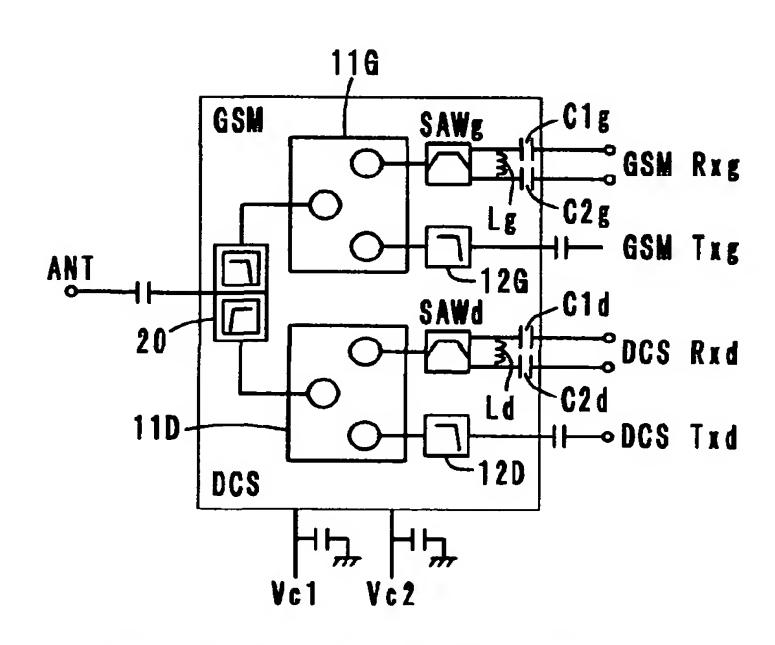
式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 原田哲郎 (HARADA, Tequro) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1丁目 1 O番 1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 小山訓裕 (KOYAMA, Kunihiro) [JPルP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1丁目 1 O番 1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).

- (74) 代理人: 森下武— (MORISHITA, Takekazu); 〒 5410054 大阪府大阪市中央区南木町 4 T 目 2 番 1 8号 サンモトビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, Cの, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NQ, NZ, QM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UR, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

I続葉有 |

(54) Ti e: HIGH FREQUENCY COMPOSITE COMPONENT

(54) 発明の名称: 高周波複合部品



(57) Abstract: A high frequency composite component wherein a diplexer (20) is used to selectively switching signals, which are received and transmitted via an antenna terminal (ANT), between a GSM system signal path and a DCS system signal path. The GSM and DCS systems include transmission input terminals (Txg,Txd) and reception balance output terminals (Rxg,Rxd) that are switched by high frequency switches (11G,11D). Matching elements, which comprise inductors (Lg,Ld) and capacitors (Clg,C2g,Cld,C2d), are inscrted between the reception balance output terminals (Rxg,Rxd) and the output sides of surface acoustic wave filters (SAWg,SAWd).

(57) : (ANT)

号をGSM 号 路とDCS 系 们 号経 SS と に ダイ プ レ ク サ

(20)で選択的に切り換える高周波複合部品。GSMI 及びDCS系には高**退波スイ**ッチ(11G), い 1D)で切り換えられる送信側入力端子 (T_{Xg}) , (T_{Xd}) と受信側パランス出力端子 (R_{Xg}) , (R_{Xd}) を備えている。受信側パランス出力端子 (R_{Xg}) 、 (R_{Xd}) と弾性表面波フィルタ (SAWg), (SAWd) の出力側との間にインダクタ (J_{B}) , (J_{d}) とコン子ンサ (C_{1B}) , (C_{2g}) , (C_{1d}) , (C_{2d}) からなる整合素子が挿入されている。

2006/013753

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -x - 5 > 7 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \Box y / (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, Ro, <math>_E$, SI, $_K$, TR), OAPI OF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
- 国際調査報告書

2 文字 $_{\Box}$ ード及び他の略語については、定期発行される各 $_{PCT}$ ガゼ $_{\Diamond}$ トの巻頭に掲載されている「 $_{\Box}$ ードと略語のガイダンス $_{\Box}$ ート」を参照。